PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-162774

(43)Date of publication of application: 24.08.1985

(51)Int.CI.

C23C 14/54

C23C 14/32

// G01B 21/08

(21)Application number: 59-017839

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

01.02.1984

(72)Inventor:

IWATANI YASUYUKI

MORI EISAKU

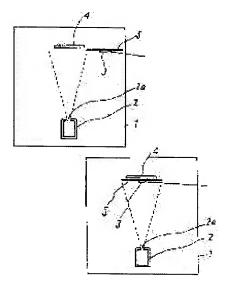
MINOWA YOSHIFUMI

(54) METHOD FOR CONTROLLING THICKNESS OF FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To control easily the thickness of a vapor-deposited metallic film formed on a substrate in vacuum by measuring the amount of vapor deposited on the substrate at a position close to the substrate and by determining conditions during vapor deposition in accordance with the measured value.

CONSTITUTION: Metallic vapor is ionized in a vacuum vessel 1 to form a vapor- deposited metallic film on a substrate 4. A shutter 5 is placed in front of the substrate 4, and the rate of vapor deposition is measured with a film thickness sensor 3 fixed at a position corresponding to the center of the substrate 4. In accordance with the measured value, conditions during vapor deposition are set. The shutter 5 is moved. and vapor deposition is carried out under the set conditions for a necessary time. The shutter 5 is then placed again in front of the substrate 4.



⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-162774

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)8月24日

14/54 14/32 21/08 C 23 C // G 01 B

7537-4K 7537-4K 7517-2F

未請求 発明の数 1 (全2頁) 審査請求

図発明の名称 膜厚制御方法

> ②特 顧 昭59-17839

22出 昭59(1984) 2月1日

⑫発 明 者 岩 谷 媕 之 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社伊丹製

作所内

②発 明 者 栄 作

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社伊丹製

四発 明 者 濃 和 芳 文

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

砂出 関 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 增雄

外2名

MH

発明の名称

膜準制御方法

特許請求の範囲

美空中で金属蒸気をイオン化して、金属の 蒸着膜を形成する方法において、基板の蒸着面の 前面にシャツターを投け、上記シャツターの開閉 により蒸着時間を変えて蒸者膜の膜準を制御し、 前記シャッターの上記基板の中央に相当する位置 に設けた膜厚測定センサーで膜厚を制御する膜膜 制御方法。

発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

との発明は、金属の蒸着膜の膜厚を制御する方 法に関するものである。

〔従来技術〕

従来の模學の制御方法を第1凶に示す。凶にお いて、(1)は真空容器、(2)は金属蒸気の噴出孔(2a) を有するるつぼ、(8)は金属蒸気の噴出領域の一端 ια 位置し、蒸着量を翻定する膜単測定センサ、(4) は蒸者膜を形成する基板である。第1凶において、 異空容器(1)の内部を真空にした状態で、るつぼ(2) を加熱することにより、るつぼ(2)内の蒸着金嶋の 蒸気を基板は1に向けて戦出させる。クラスターイ オンビームの場合には、金属蒸気をイオン化して 加速することで蒸着特性を良くしている。

基板(4)には金属蒸気の製出量に応じた蒸者膜が 形成される。そして所定の誤學になつた時点でる つぼ温度を下げ蒸着を売了する。しかし、この方 法は膜厚センサ(3)の測定値を基板(4)の膜厚に換算 する必要があることや、蒸着の開始,完了時の展 厚の制御が困難な問題があつた。

[発明の概要]

この発明は基板に蒸着する量を基板位置で制定 、一定の蒸着条件で蒸着することにより膜厚の 制御を容易にする方法を提供するものである。

[発明の実施例]

以下、一寒临例を潮2四,期3四代上り説明す 。凶において、(1)~(4)は第1以と間様であり、 (6) は蒸者時間を削御するためのシャッターである。

特開昭60-162774 (2)

第2図は蒸着条件設定時の状態、第3図は蒸着 中の状態である。

以下、動作について説明する。第2図に示すように、シャッター(5)を基板(4)の蒸着面の前面に配慮し、基板(4)の中央に対応する位置にある機厚センサ(3)により蒸着速度を測定し、蒸音条件を設定する。この後、第3図に示すようにシャッター(5)を移動させ所定時間蒸着を行なつた後、再びシャッターを閉じる。

(発明の効果)

この発明によると、所定の膜膜を同一条件で蒸 着することが可能であり、かつ基板と同じ位置の 蒸溜塊度を測定しているため膜膜の換鼻が不要で ある。また複数の碁板に順次蒸費する場合、 基板 ごとに蒸費条件を設定する必要がなく、シャッタ 一の開閉のみで良い効果もある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の実施例、第2図はこの発明の一 実施例を示す構成図、第3図は第2図の動作状態 を示す説明図である。

図において、(1)は真空容器、(2)はるつぼ、(3)は 膜準センサ、(4)は基板、(5)はシャッターである。 なお、各凶中、同一符号は同一又は相当部分を 示す。

代埋人 大岩 增雄

